

ARTICLE NO. 4198

Borne Wago pour PCB Borne pour circuit imprimé SMD-Through-Board ; 0,75 mm² ; pas 6,5 mm ; 2 pôles



page de l'article

- Borne pour circuit imprimé SMD avec connexion Push-in CAGE CLAMP® pour le câblage arrière des modules LED
- Faible hauteur de seulement 1,1 mm sur la face avant du module
- Raccordement de conducteurs rigides par connexion push-in
- Insertion de conducteurs à fils fins et retrait de tous les conducteurs à l'aide d'un outil d'actionnement

CATÉGORIE DE PRODUITS Rohstoffe

POIDS EN KG 0

COURANT D'APPEL EN A 0

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 pas nécessaire

FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19) Non

DURÉE D'IMPULSION EN µS 0

DIAMÈTRE EN MM 0

ABMESSUNGEN BREITE MM 12

ABMESSUNGEN HÖHE MM 8

Dimensions

Longueur: 22mm

Largeur: 12mm

Hauteur: 8mm